

<台星科企業股份有限公司>

【四技】大四全學年

【五專】專五暑期暨全學年或專五全學年或專五下學期

校外實習公告

公司簡介	<p>台星科成立於 2000 年 4 月，擁有先進的 300mm 晶圓級封裝的專精技術，及世界級測試與 Assembly 製造團隊，提供客戶半導體測試及封裝服務；我們目前產品以光電、通訊、網路、電子產品所使用之 IC 及晶圓封裝測試為主，另外提供專業級實驗室可靠度與失效分析服務，以滿足客戶一站式服務(Turn-Key Service)之需求。</p> <p>台星科簇立於國際舞台上，為全球高專業、高創新及具向心力之封測廠；在人才培育方面，台星科提供完善的教育訓練架構，以積極培養半導體界中翹楚人才。</p> <p>主要商品/服務項目~錫鉛凸塊(BUMP)、晶圓級封裝(WLCSP)、覆晶封裝(Flip Chip)、晶圓及 IC 測試服務、RA/FA 可靠度。</p>							
公司地址	新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰 176-5 號							
實習地點	新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰 176-5 號							
實習單位	Bump 工程部、DPS 工程部、產品工程部、生產管理部							
實習內容	1. 設備保養維護、2. 產品異常處理 3. 生產計畫排程							
需求條件或專長	科系不拘、理工科系尤佳。							
需求人數	10 人							
實習時間	四技	全學年：自 111 年 09 月○○日(配合開學日)起至 112 年 06 月 30 日止。						
	五專	暑期暨全學年：自 111 年 07 月 01 日至 112 年 06 月 30 日止。 全學年：自 111 年 09 月 01 日至 112 年 06 月 30 日止。 下學期：自 112 年 02 月○○日起(配合開學日)至 112 年 06 月 30 日止。						
實習薪資	新台幣：30,200 元/月起，外地同仁另有交通津貼 2000 元。							
其他補充	1. 大四全學年實習者，上學期每週須返校修課一天，共計 18 週。 2. 專五無須返校修課。							
公司福利	交通津貼	伙食	宿舍	勞保	健保	勞退	意外險	其他
	<input checked="" type="checkbox"/> 提供 <input type="checkbox"/> 不提供	<input checked="" type="checkbox"/> 提供 (15 元/餐) <input type="checkbox"/> 不提供	<input checked="" type="checkbox"/> 提供 (3500/單人套房) <input type="checkbox"/> 不提供	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>

- 一、**請有意願校外實習同學，提供「履歷表(含聯絡電話、E-Mail、完整學經歷)-格式自訂(必繳)」及「自傳-格式自訂(必繳)」、「機械相關證照(選繳)」給班代，由班代統一於 03 月 09 日(三)前，繳交至系辦，謝謝。
- 二、**自訂履歷表上緣請務必填寫【系別】、【班級】、【學號】、【實習時間】以利登錄，沒有填寫將不列入媒合資料。

